

SXH-05S / 10S

먼지, 전자파, 오존 발생이 전무해 고 청정지역 공정에 적합한 차세대 정전기 제거장치입니다. 모듈화 구조로 분리와 결합이 쉬워 현장에서 바로 Tube 교체가 가능하고, Part별 구매가 가능해 경제적입니다. 또한, 작고 Slim한 사이즈로 협소한 공간에서도 설치가 용이합니다.



Key Features

- 모듈화 구조로 분리 및 결합이 쉬워 현장에서 빠른 Tube 교체 가능
- Tube Module 별도 구매가 가능해 경제적
- 다양한 환경에 적용 가능하며 협소한 공간에 설치가 용이
- Head의 Serial Number를 Controller에서 확인 가능
(SXC-104N 사용 시)
- Head와 Controller의 통신 상태가 비 정상일 경우 자동 정지
(SXC-104N 사용 시)
- RS-485 통신 프로토콜을 이용해 Head 4대의 개별 On/Off 제어 가능 (SXC-104N 사용 시)
- 원자력 안전법 시행령 제 8조에 의거, 별도의 신고 의무 면제
(SXH-05S만 해당되며 SXH-10S는 신고 해야됨)



Specifications

Parameter	Description / Value	
Ion Generation Method	Soft X-ray	
Source	Soft X-ray Tube	
Tube Voltage	SXH-05S	4.9kV
	SXH-10S	11kV
Beam Angle	150°	
Power Consumption	Max. 10W (Head 1개 기준)	
Operation Circumstance	0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH	
Weight	0.32kg	
Warranty	1 year	

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Soft X-ray Ionizer

Electrostatic Total Solution

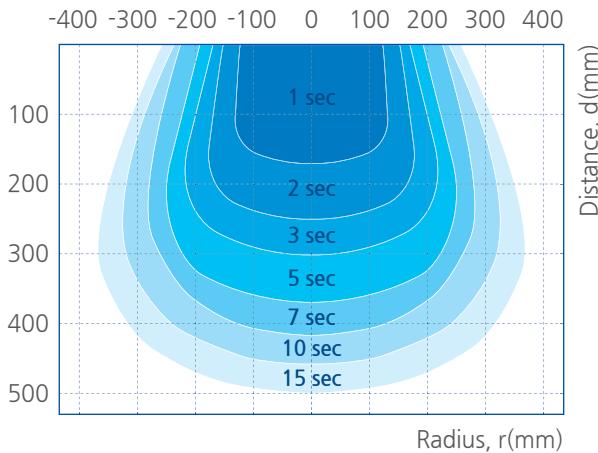
연결 가능한 컨트롤러 및 기능

Function	Controller		
	SXC-104N	SXC-104S	SXC-104T
제품 모니터링 (RS-485)	O	O	O
Head 교체 후 사용시간 리셋	O	O	X
통신 불가 시 정지 (안전 사양)	O	X	X
헤드 개별 위치 확인	O	X	X
헤드 개별 제어	O	X	X
연결 가능한 Head 수	1 ~ 4	1 ~ 4	1 ~ 4

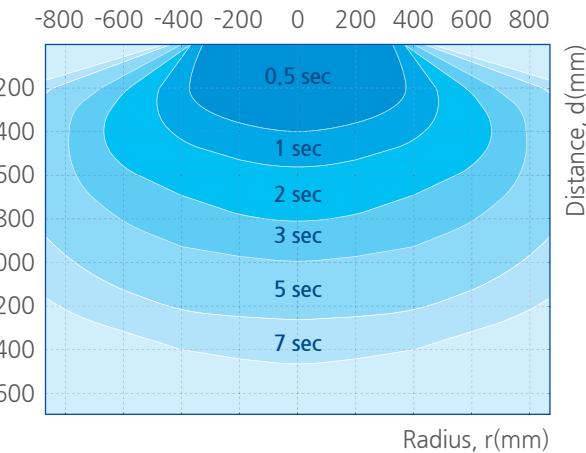
Performance

- Decay Time : ±1,000V to ±100V
- Charge Plate Capacitance : 20pF (150 X 150mm)
- Temperature & Humidity : 24°C, 50%RH

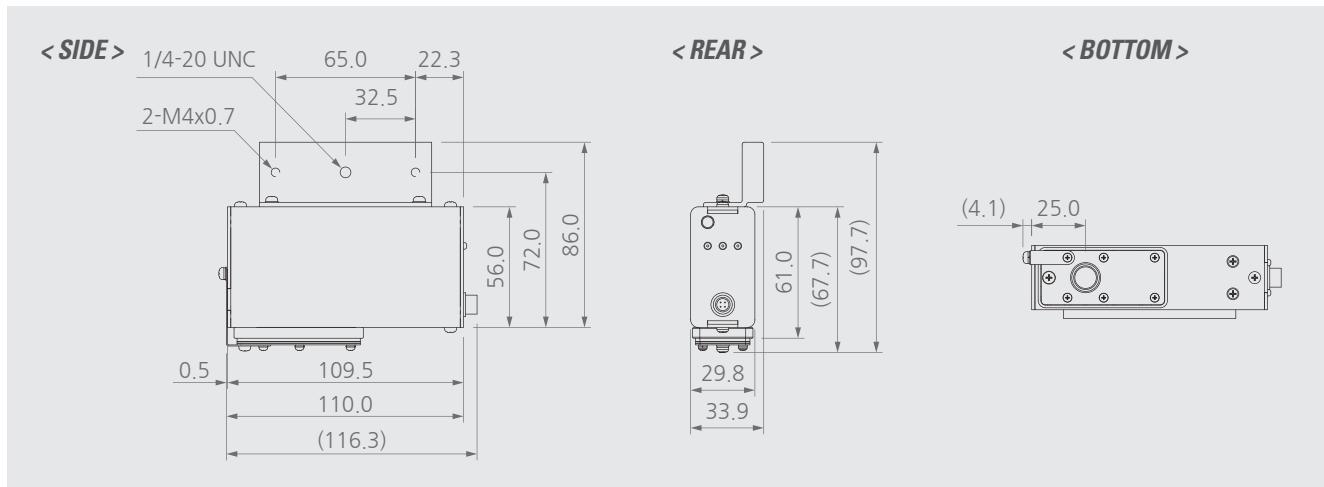
Model : SXH-05S



Model : SXH-10S



Dimensions



What are soft X-rays?

X-ray는 물질에 대한 투과력에 따라 분류되며 얇은 공기층에서도 쉽게 흡수될 만큼 투과력이 약한 X-ray를 Soft X-ray이라고 합니다.

Benefits of Soft X-ray Ionizer

- 완벽한 Ion Balance ($\pm 0V$)
- 먼지 발생이 전혀 없음
- CDA (Clean Dry Air) 필요 없음
- 오존(O₃) 발생 없음
- N₂, Ar 등의 불활성 가스 상태에서도 정전기 제거 가능
- 높은 이온 생성 밀도

차폐 설치 구성도

* Soft X-Ray가 인체에 직접 조사되면 피부에 영향을 줄 수 있음으로

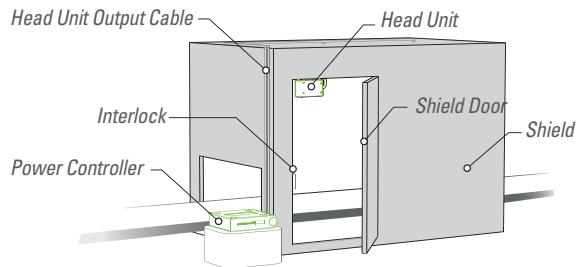
그림과 같이 반드시 차폐를 시행하여 사용하십시오.

* Soft X-Ray Ionizer 구동 전에 차폐 설비의 차폐 상태를 확인 후

Interlock 기능을 사용하여 주십시오.

* 누설 방사선량은 1 μ Sv / hr이하(SXH-05S), 10 μ Sv / hr이하(SXH-10S)

로 유지하여 주십시오.



방사선

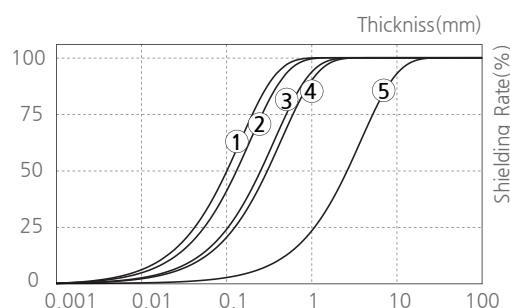
어떤 물질을 전리나 이온화시킬 수 있는 것, 방사성 물질이 내는 에너지 흐름.

방사선은 쌓이지 않고 축적되지 않고 오염되지 않습니다. 그 실체를 사람의 오감으로 판단할 수 없는 불확실성으로 인해 방사선의 위험성이 실제보다 더 부풀려지기도 합니다. 방사선은 인공적으로 발생하기도 하지만 천연에 늘 존재하는 일종의 에너지 흐름입니다.

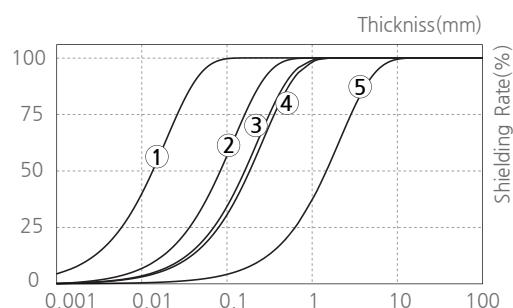
차폐 방법

다음 그래프와 표를 참고하여 차폐체의 재질과 두께를 설정하여 주십시오.

SXH-05S



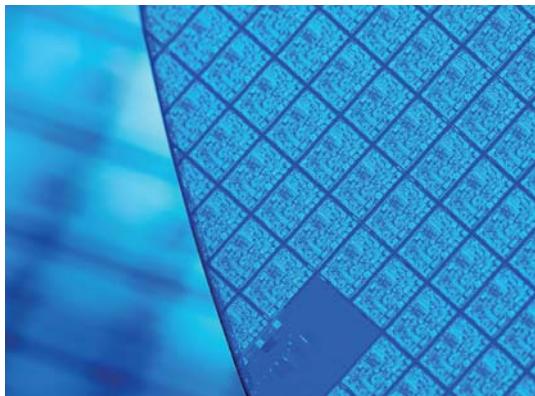
SXH-10S



⚠ Warring

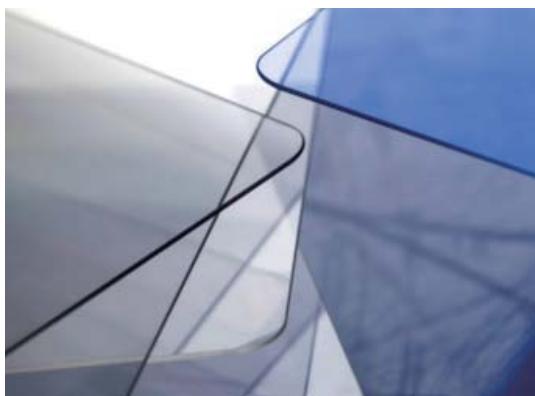
* 사용자의 안전을 위해 연X선이 발생하는 조사 공간은 반드시 차폐한 후 사용 하십시오.

* 차폐 후에는 인터락 접점을 출입문에 연결하여 출입문이 열리면 연X선 발생이 멈추도록 연동하십시오.



Semiconductors

반도체의 소형화 및 회로 집적도 증가로 인해 반도체는 정전기에 더욱 취약해졌습니다. 정전기는 반도체 내부 회로를 손상, 파괴하거나 장치 결함을 유발하므로 정전기 제거는 필수입니다.



Liquid crystal / Organic EL displays

액정 및 유기 EL 디스플레이의 크기와 해상도가 계속 증가하는 만큼 생산 공정에서도 많은 정전기 문제가 발생하고 있습니다. 더 넓어진 표면적에서 얼마만큼 빠르게 정전기를 제거하느냐는 생산 수율과 직결되는 부분이라 매우 중요한 요소입니다.



Films

필름과 롤러의 압력과 마찰에 의해 발생하는 정전기는 불꽃을 발산하여 필름을 손상(천공)시키거나 이물질 부착, 후가공 시 작업 효율의 하락, 정전기 쇼크로 인한 안전 문제 등을 일으킵니다. 특히 권취 및 권출 시 수십만 kV의 정전기가 발생하는데 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 열악한 조건에서도 정전기를 중화시킬 수 있습니다.



Plastic injection molding

플라스틱 사출 성형 시 마찰과 박리로 인해 많은 양의 정전기가 발생합니다. 이때 발생된 정전기는 사출성형기 내 이물질을 부착하게 해 불량을 유발하며 성형품이 금형에서 분리되지 않게 만들어 수시로 작업자가 분리해야 하는 공수 증가 등 생산 수율 및 효율을 악화시킵니다. 정전기 제거 장치를 사용하면 이러한 문제점을 해결할 수 있습니다.



Powder

분말 입자들의 마찰로 인해 발생된 정전기는 분말 입자를 투입구 및 용기에 부착하게 만들어 균일한 양으로 포장하는 것을 방해해 생산 효율 및 수율 저하의 원인이 됩니다. 또한 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 광조사식 정전기 제거 장치는 분말 입자와 같이 공기 흐름이 없어야 하는 곳의 정전기 문제를 해결할 수 있습니다.



Printing

종이와 필름에 대전된 정전기로 인해 잉크 번짐, 잉크 비산, 분말 도포 불균일, 용지 2장 이송, 용지 이송 중 부착, 용지 막힘, 용지 정렬 오류 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 순차적으로 진행되는 인쇄 공정상 한 공정에서라도 정전기 문제가 발생한다면 차후 공정에도 영향을 미쳐 시간·금전적인 손해가 일어날 수 있습니다.



Rechargeable Batteries

이차 전지를 생산하기 위해서는 드라이 클린룸 및 습도가 낮은 환경은 필수입니다. 이러한 환경은 정전기가 발생하기 쉬우므로 정전기를 중화시키기 위한 대책이 필요합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 분리막 필름 손상(천공) 및 이물 부착을 방지해 제품 결함은 낮추고 수율은 높일 수 있습니다.



Coating / Painting

코팅 / 도장은 금속 및 플라스틱 자동차 부품을 비롯한 수많은 응용 분야에서 활용됩니다. 코팅 / 도장 과정에서 발생하는 정전기는 재료가 번지거나 비산 되는 원인이 될 수 있으며 이물을 부착시켜 품질을 저하할 수 있습니다. 또한 공정 특성상 다량의 가연성 가스를 포함하고 있어 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 문제를 방지하고 품질을 향상할 수 있습니다.